

## ***QUICK 2100 - Sistema Rework di precisione***

Il nuovo sistema Rework QUICK 2100 con **ottimo rapporto prezzo prestazioni** non lascia più nessun desiderio. La scheda è allineata precisamente con visione ottica e con la più alta precisione ripetitiva. Il **processo intero è automatico** per BGA, CSP, connettori, etc..

I riscaldatori forti e flessibili permettono il riscaldamento ottimale del componente e della scheda con la differenza minima di temperatura. Il sistema QUICK 2100 ha superato con ottimi risultati i test presso Siemens.



- **Piazzamento, saldatura / dissaldatura in automatico** di BGA, CSP, connettori, etc.
- **Sistema di visione con ottica Split Field** per il posizionamento perfetto del componente.
- Fissazione eccellente della scheda
- Riscaldamento superiore flessibile con **ugello a cambio rapido** (chiusura a baionetta)
- Riscaldamento inferiore ad azoto, comando separato - **riscaldamento IR forte di grande superficie**
- Raffreddamento potente
- **Motori senza spazzola per gli aspiratori di riscaldamento** - lunga durata di vita
- Osservazione del processo all'occhio
- Comando PC per i profili di temperatura e del processo intero
- **Dimensioni di componenti:** 2 x 2 mm ..... 60 x 60 mm
- Dimensione del circuito: 600 x 500 mm